

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】令和2年12月3日(2020.12.3)

【公開番号】特開2019-79961(P2019-79961A)

【公開日】令和1年5月23日(2019.5.23)

【年通号数】公開・登録公報2019-019

【出願番号】特願2017-206518(P2017-206518)

【国際特許分類】

H 01 L 21/301 (2006.01)

C 09 J 7/20 (2018.01)

C 09 J 201/00 (2006.01)

【F I】

H 01 L 21/78 M

C 09 J 7/02 Z

C 09 J 201/00

【手続補正書】

【提出日】令和2年10月20日(2020.10.20)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0006

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0006】

これらの半導体加工用シートは、ロールプロテクタで保持された状態で保管されることがある。そのような場合、低温で長期間保管されると、半導体加工用シートに皺が発生したり、積層部材同士で、剥離し易くなるという問題がある。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0018

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0018】

従来の半導体加工用シート102と比較すると、本発明の半導体加工用シート101の場合、治具固定用テープ14の厚さが、従来の半導体加工用シート102の治具固定用テープ14'の厚さよりも薄くできているので、治具固定用テープ14の内側の側面14cが剥離フィルム15としっかり接触しているか又は非接触部分は小さくなっており、そのためロール状態での長期低温保管時においても、当該非接触部分から剥離が進行することができなく、層間剥離を抑制することができる。